

Copyright FCI.
FCI

spec ref	-	dr	Not Found DuWa	2010/04/28	projection	MM	size	A2	scale	3:1										
tolerance std	ASME Y14.5	eng	De-Ming Lu	2014/12/27			ecn no	ELX-DG-19849-1												
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		chr	-	rel level			Released													
surface	<table border="1"> <tr> <td>linear</td> <td>0.X</td> <td>±0.5</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.XX</td> <td>±0.25</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.XXX</td> <td>±0.10</td> </tr> <tr> <td>angular</td> <td>0°</td> <td>±2°</td> </tr> </table>	linear	0.X	±0.5				0.XX	±0.25		0.XXX	±0.10	angular	0°	±2°	appr	Pai-Ming Zheng	2014/12/29	product family	HCI
linear	0.X	±0.5																		
	0.XX	±0.25																		
	0.XXX	±0.10																		
angular	0°	±2°																		
ASME Y14.5		www.fci.com	cat. no.	-	Product - Customer Drw	sheet 1 of 4														

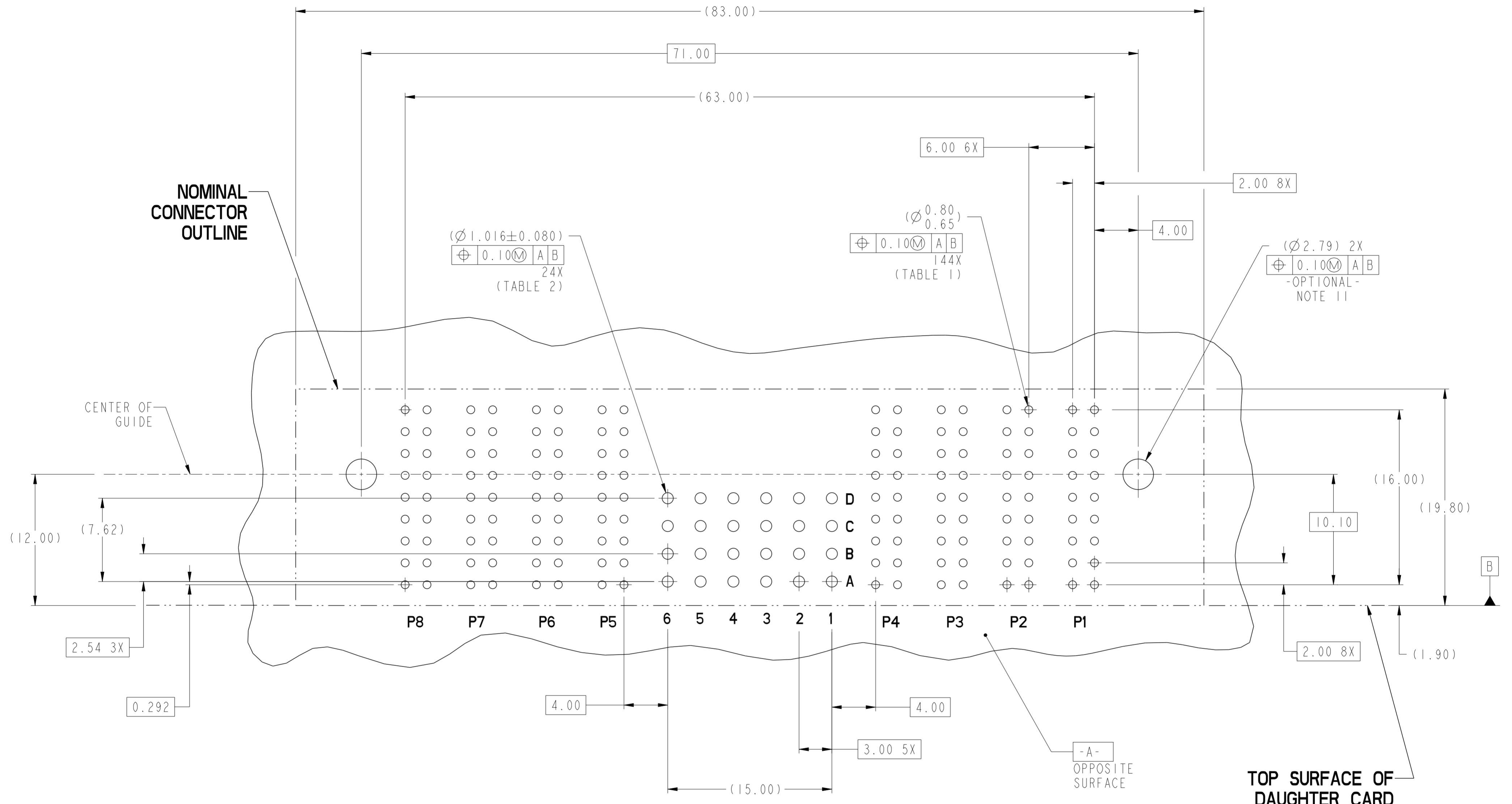
PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E F



**RECOMMENDED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE**

NOTE 6

Copyright FCI.
FCI

dr	NotFound DuWa	2010/04/28	projection	MM	size	A2	scale	4:1
eng	De-Ming Lu	2014/12/27			ecn no	ELX-DG-19849-1		
chr	-	-			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family	-	rel level	Released		
		VERT RECPT ASSY 4P+24S+4P		dwg no	10077215		rev	B
www.fci.com		cat. no.	-		Product - Customer Drw	sheet 2 of 4		

PDS: Rev :B

STATUS:Released

Printed: Dec 30, 2014

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

TOP LAYER DESCRIPTION

TABLE 1 (HCI POWER)
PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS

TOP LAYER DESCRIPTION	DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
TIN-LEAD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	0.005 - 0.015	--	--	--	--	0.65 - 0.80
IMMERSION TIN	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	0.9 - 1.5um	--	0.70 - 0.80
IMMERSION SILVER	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	0.15 - 0.65um	0.70 - 0.80
COPPER (SEE NOTE 9)	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	--	--	--	--	0.70 - 0.80
GOLD	0.81-0.86 (0.85 DRILL)	0.025 - 0.050	--	0.003 - 0.007	FLASH UP TO 0.0002	--	--	0.69 - 0.80

TOP LAYER DESCRIPTION

TABLE 2 (HPC SIGNALS)
PLATED THROUGH-HOLE REQUIREMENTS

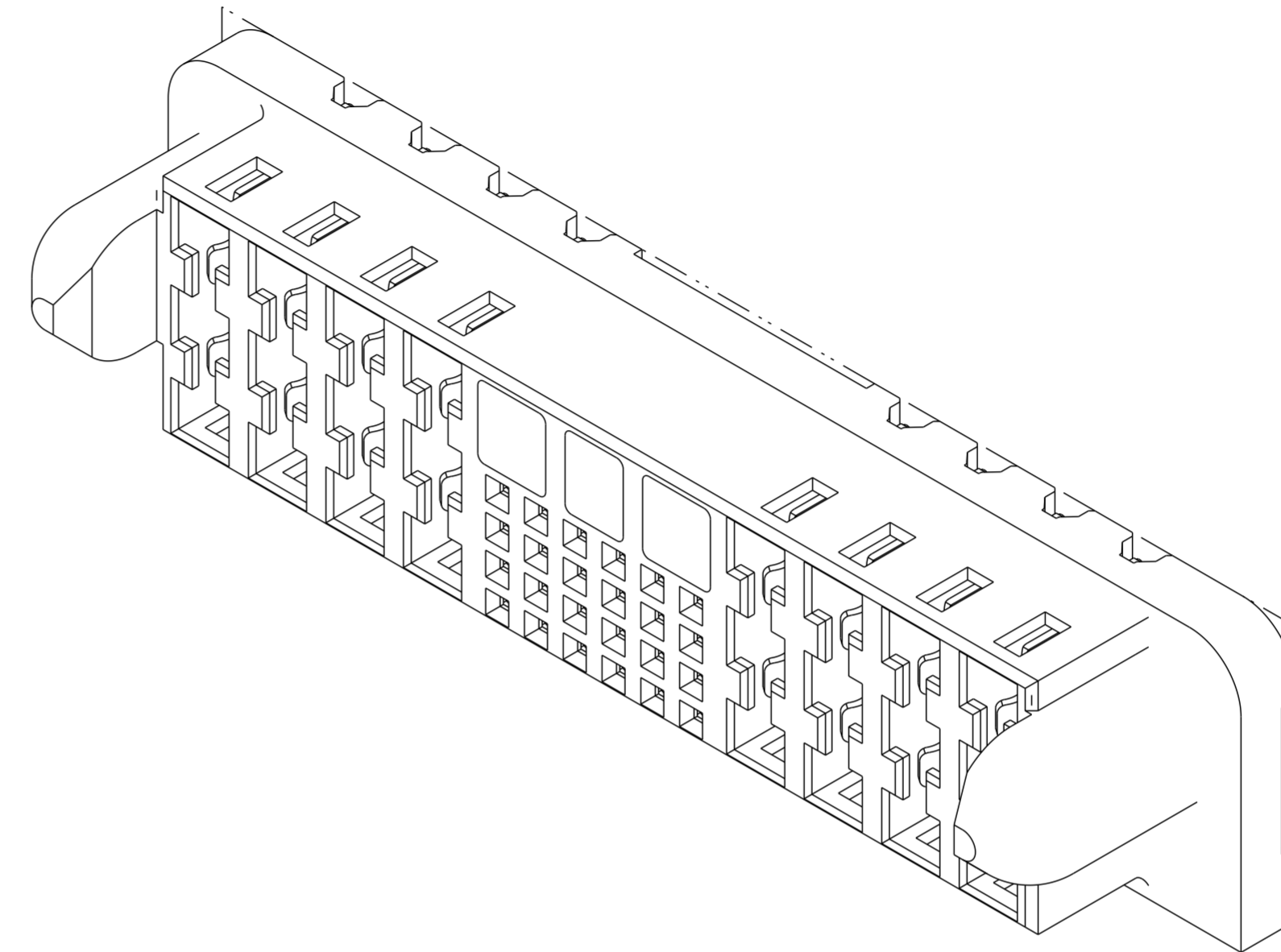
TOP LAYER DESCRIPTION	DRILLED HOLE DIAMETER	COPPER THICKNESS	TIN-LEAD THICKNESS	NICKEL THICKNESS	GOLD THICKNESS	TIN THICKNESS	SILVER THICKNESS	FINISHED HOLE DIAMETER
TIN-LEAD	1.125-1.175 ($\varnothing .0453 \pm .0010$)	0.025-0.050	0.005-0.015	--	--	--	--	0.94 - 1.10 ($\varnothing .040 \pm .003$)
IMMERSION TIN			--	--	--	--	--	
IMMERSION SILVER			--	--	--	--	--	
COPPER (SEE NOTE 9)			--	--	--	--	--	
GOLD			--	--	--	--	--	



Copyright FCI.

dr	NotFound DuWa	2010/04/28	projection	MM	size	A2	scale	1:1
eng	De-Ming Lu	2014/12/27			ecn no	ELX-DG-19849-1		
chr	-	-			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family	-	cat. no.	Product - Customer Drw		
		title VERT RECPT ASSY 4P+24S+4P HCI POWER CONNECTOR		dwg no 10077215	rev B		sheet 3 of 4	

PART NUMBER	M2.5 SCREW NOTE 11	TAIL PLATING	TAIL TYPE
10077215-001	OPTIONAL	SnPb	PRESS-FIT
10077215-001LF	OPTIONAL	Sn	PRESS-FIT



NOTES:

1. CONNECTOR MATERIALS:
HOUSING: HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC, BLACK
UL 94V-0 COMPLIANT
CONTACTS: HIGH PERFORMANCE COPPER ALLOY
2. CONTACT FINISH(ref. GS-12-380 SECTION 5.2)
3. PRODUCT SPECIFICATION: GS-12-380.
4. APPLICATION SPECIFICATION: GS-20-070.
5. PRODUCT MARKING (PRODUCT NUMBER & DATE CODE) ON HOUSING IN AREA SHOWN.
6. MINIMUM NOMINAL PCB THICKNESS: 1.6mm
7. PACKAGING MEETS FCI SPECIFICATION GS-14-1073.
8. HOUSING COMPONENT WILL WITHSTAND EXPOSURE TO 260°C
PEAK TEMPERATURE FOR 60 SECONDS IN A CONVECTION, INFRA-RED,
OR VAPOR PHASE REFLOW OVEN.
9. COPPER PLATING THICKNESS IN CENTER OF VIA-HOLE CAN BE
NO MORE THAN 0.003 LESS THAN OTHER AREAS.
10. ALL HOLE SIZES ARE FINISHED HOLE SIZES.
11. RECOMMENDED RETENTION TO PCB.

 $\varnothing 0.110[2.79]$ THRU HOLE (UNPLATED) FOR M2.5 SELF THREADING SCREW, MAX
HEAD $\varnothing 0.177[4.50]$.
RECOMMENDED SCREW LENGTH $0.276[7.00] +$ PCB THICKNESS.
RECOMMENDED SCREW SEATING TO PCB TORQUE: 2-5 lbf-in (2300-5760 gf-cm).

dr	NotFound DuWa	2010/04/28	projection	MM	size	A2	scale	3:1
eng	De-Ming Lu	2014/12/27			ecn no	ELX-DG-19849-1		
chr	-	-			rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2014/12/29	product family	HCI	rel level	Released		
		VERT RECPT ASSY 4P+24S+4P		dng no 10077215	rev B			
www.fci.com		cat. no.	-		Product - Customer Drw	sheet 4 of 4		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.